广州信邦智能装备股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份及支付现 金购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司相关股东持有的英迪芯微 100%的股 份,并采用向特定对象发行股份方式向不超过35名特定投资者募集配套资金(以 下简称"本次交易")。

公司于 2025 年 11 月 28 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出 具的《关于受理广州信邦智能装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请文件的通知》(深证上审〔2025〕237号)。深交所根据相关规定对公司 报送的本次交易申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的 批复,最终能否通过审核、取得注册,以及最终通过审核、取得注册的时间仍存 在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资 风险。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2025年12月2日